复旦大学28nm工艺芯片流片与封装服务中标公告

2026年11月18日 11:02 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目编号：FW2026082802（招标文件编号：0811-DSITC262691）

二、项目名称：28nm工艺芯片流片与封装服务

三、中标（成交）信息

供应商名称：天津国芯科技有限公司

供应商地址：天津开发区第四大街80号天大科技园软件大厦北楼三层306-307室

中标（成交）金额：440.0000000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	天津国芯科技有限公司	28nm工艺芯片流片与封装服务	28nm工艺芯片流片与封装服务	本项目旨在采购芯片流片、封装服务，用于芯片设计完成后芯片流片、封装。采购目标为28nm MPW流片、封装，交付封装芯片50颗（单颗芯片尺寸为≤25mm×25mm×2.5mm）。	自合同签订之日起18个月	提供的服务满足采购需求的要求，符合中国国家、地方等有关标准、规范

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

王宇晓、李宾、傅建钦、吕学勤、丁素芬

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：以中标通知书中列明的中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的招标收费标准乘以62.68%计算

本项目代理费总金额：2.645096 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

1、推荐中标理由：天津国芯科技有限公司综合评分为90分，排名第一。
2、如对本次评审结果有异议，请于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向上海东松医疗科技股份有限公司（地址：上海市宁波路1号11楼，邮编：200002， 联系电话：021-63230480）提出质疑。
在此，谨对积极参与本项目投标的供应商表示衷心的感谢

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：复旦大学

地址：中国上海邯郸路220号

联系方式：许老师021-65645621

2.采购代理机构信息

名 称：上海东松医疗科技股份有限公司

地　址：上海市宁波路1号11楼

联系方式：刘韵、任彧晟 021-63230480转8606、8625

3.项目联系方式

项目联系人：刘韵、任彧晟

电　话：　　021-63230480转8606、8625

附件下载：天津国芯科技有限公司中小企业声明函.pdf
附件下载：FW2026082802-28nm工艺芯片流片与封装服务招标文件-发售稿.pdf

政府网站找错
主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈